

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2024-012

杭州晶华微电子股份有限公司

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年确认的资产减值损失 2,199.95 万元，本次计提资产减值准备需提交股东大会审议。具体情况如下表：

序号	项目	2023 年度计提金额 (万元)	备注
1	信用减值损失	8.67	坏账损失
2	资产减值损失	2,191.28	存货跌价损失
	合计	2,199.95	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2023

年度需计提信用减值损失金额共计 8.67 万元。

2、资产减值损失

在资产负债表日，公司按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合产品预计售价、存货的库龄、通用性及周转情况对存货进行减值测试。由于受前期芯片供应短缺，产业供应链中下游厂商均备货较多，叠加 2022 年以来宏观经济和半导体下行周期因素影响，导致去库存周期拉长，存货跌价准备计提大幅增加，2023 年全年计提存货跌价损失金额共计 2,191.28 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对公司 2023 年度合并利润总额影响 2,199.95 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，能够合理地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日